PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-075053

(43) Date of publication of application: 15.03.2002

(51)Int.CI.

H01B 1/24

C08F 8/42

H01B 1/20

H01B 1/22

H01B 5/16

(21)Application number : 2000-258373

(71)Applicant: KANEGAFUCHI CHEM IND CO

LTD

(22)Date of filing:

29.08.2000

(72)Inventor: MANABE TAKAO

TSUNEMI HIDENARI

(54) CONDUCTIVE ROLLER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To control a hardness of an elastic layer and provide a conductive roller whose brittleness of the elastic layer is improved.

SOLUTION: The conductive roller is provided with as essential components an isobutylenebased polymer having in the molecule at least one hydrosilanizable alkenyl group, a compound having at least two hydrosilyl groups in the molecule, a hydrosilanization catalyst and carbon black, and is obtained by hardening around a metallic shaft a composition containing two or more kinds of compounds having at least two hydrosilyl groups in the molecule.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-75053 (P2002-75053A)

(43)公開日 平成14年3月15日(2002.3.15)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FI			テーマコード(参考)		
H01B	1/24		H01B	1/24		Z 4J100		
C08F	8/42		C08F	8/42		5 G 3 O 1		
H01B	1/20		H01B	1/20		Z 5G307		
	1/22			1/22		Z		
	5/16			5/16				
	·		審査請求	•	請求項の数8	OL (全 9 頁)		
(21)出願番号 特		特願2000-258373(P2000-258373)	(71)出願人	00000941				
				鐘淵化	学工業株式会社			
(22)出願日		平成12年8月29日(2000.8.29)		大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号				
			(72)発明者	眞鍋 貴雄				
				滋賀県	被賀郡志賀町小 野	野水明1-9-12		
			(72)発明者	常深 3	秀成			
				兵庫県神	中戸市垂水区星次	が丘1丁目1-12-		
				305				
						最終頁に続く		

(54) 【発明の名称】 導電性ローラ

(57)【要約】

【課題】 分子中少なくとも1個のアルケニル基を有するイソブチレン系重合体を主成分とする付加型導電性組成物から得られる導電性ローラの弾性層の硬度、および弾性層の脆さに問題があった。

【解決手段】 分子中に少なくとも1個のヒドロシリル 化反応可能なアルケニル基を有するイソブチレン系重合体、分子中に2個以上のヒドロシリル基を有する化合物、ヒドロシリル化触媒、カーボンブラックを必須成分とし、かつ、分子中に2個以上のヒドロシリル基を有する化合物を2種以上含有させてなる組成物を、金属製シャフトのまわりに硬化させて得られる導電性ローラを用いることにより、上記目的を達成するに至った。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記の(A)~(D)を必須成分とし、 かつ、(B)成分を2種以上用いることを特徴とする導 電性組成物を、金属製シャフトのまわりに硬化させて得 られる導電性ローラ。

1

- (A) 分子中に少なくとも1個のヒドロシリル化反応可 能なアルケニル基を有するイソブチレン系重合体
- (B) 分子中に2個以上のヒドロシリル基を有する化合 物
- (C)ヒドロシリル化触媒
- (D) 導電性付与物質。

【請求項2】 (A) 成分の重合体中、ヒドロシリル化 反応可能なアルケニル基が、該重合体の末端に存在す る、請求項1に記載の導電性ローラ。

(A) 成分のイソブチレン系重合体の数 【請求項3】 平均分子量が、1000~50000である、請求項1 または2に記載の導電性ローラ。

【請求項4】 (A) 成分中の、イソブチレンに由来す る繰り返し単位の総量が50重量%以上である、請求項 1~3のいずれか1項に記載の導電性ローラ。

【請求項5】 (B)成分の化合物が、平均して1分子 中に2個以上のヒドロシリル基を有するポリオルガノハ イドロジェンシロキサンである、請求項1~4のいずれ か1項に記載の導電性ローラ。

【請求項6】 (B)成分が、平均して1分子中に5個 以上のヒドロシリル基を有する化合物、および、平均し て1分子中に2~4個のヒドロシリル基を有する化合物 である、請求項1~5のいずれか1項に記載の導電性ロ

【請求項7】 (D)成分の導電性付与物質が、カーボ 30 ンブラックである、請求項1~6のいずれか1項に記載 の導電性ローラ。

【請求項8】 請求項1~7のいずれか1項に記載の導 電性ローラであって、JIS6301A法による硬度 (JIS A)が30°以下であることを特徴とする導 電性ローラ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は導電性ローラに関す る。さらに詳しくは、分子中に少なくとも1個のヒドロ 40 シリル化反応可能なアルケニル基を有するイソブチレン 系重合体、分子中に2個以上のヒドロシリル基を有する 化合物、ヒドロシリル化触媒、導電性付与物質を必須成 分とし、かつ、分子中に2個以上のヒドロシリル基を有 する化合物を2種以上含有させてなる組成物を、金属製 シャフトのまわりに硬化させて得られる導電性ローラに 関する。

[0002]

【従来の技術】アルケニル基含有イソブチレン系重合 体、ヒドロシリル基を含有する化合物、ヒドロシリル化 50 ーボンブラックが好ましい。

触媒、および、カーボンブラックからなる導電性組成物 を用いて弾性層が設けられる導電性ローラはすでに特許 公開され公知である。とれら導電性ゴムローラにおいて は、弾性層の低硬度化が重要であり、硬度を調整するた めの技術が必要となってきていた。また、イソブチレン 系重合体を主成分とする導電性組成物から得られる導電 性ローラのゴム弾性層は脆く、強度が必ずしも十分では なかった。

[0003]

10 【発明が解決しようとする課題】本発明は、かかる実状 を鑑みてなされたものであり、弾性層の硬度をコントロ ールでき、かつ、弾性層の脆さが改善された導電性ロー ラを提供するものである。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明者は、上記課題を 解決すべく鋭意研究を重ね、分子中に少なくとも1個の ヒドロシリル化反応可能なアルケニル基を有するイソブ チレン系重合体、分子中に2個以上のヒドロシリル基を 有する化合物、ヒドロシリル化触媒、および導電性付与 物質といった成分からなる導電性組成物において、分子 20 中に2個以上のヒドロシリル基を有する化合物を2種以 上併用することで、得られる導電性ローラのゴム弾性層 の低硬度化、および、弾性層の脆さの改善が可能となる ことを見出し、本発明をなすに至った。

【0005】すなわち、本発明は、

- (A) 分子中に少なくとも1個のヒドロシリル化反応可 能なアルケニル基を有するイソブチレン系重合体
- (B) 分子中に2個以上のヒドロシリル基を有する化合
- (C) ヒドロシリル化触媒
- (D) 導電性付与物質

からなり、かつ、(B)成分を2種以上含有する導電性 組成物を金属製シャフトのまわりに硬化させて得られる 導電性ローラを提供する。

【0006】(A)成分は、好ましくは、その重合体 中、ヒドロシリル化反応可能なアルケニル基が該重合体 の末端に存在し、また、好ましくは、成分中のイソブチ レン系重合体の数平均分子量が1000~50000で あり、さらに、また、好ましくは、成分中のイソブチレ ンに由来する繰り返し単位の総量が50重量%以上であ

【0007】(B)成分は、好ましくは、平均して1分 子中に2個以上のヒドロシリル基を有するポリオルガノ ハイドロジェンシロキサンであり、また、好ましくは、 平均して1分子中に5個以上のヒドロシリル基を有する 化合物の少なくとも1種と平均して1分子中に2~4個 のヒドロシリル基を有する化合物の少なくとも1種を含 有する。

【0008】また、(D)成分の導電性付与物質は、カ

【0009】さらに、また、上記の導電性組成物を金属 製シャフトのまわりに硬化させて得られる導電性ローラ は、JIS6301A法による硬度(JIS A)が3 0°以下であることが好ましい。

[0010]

【発明の実施の形態】本発明に用いる(A)成分は、分 子中に少なくとも1個のヒドロシリル化反応可能なアル ケニル基を有するイソブチレン系重合体である。ととで イソブチレン系重合体とは、重合体の骨格をなす単量体 単位が主としてイソブチレン単位からなるものを意味す 10 る。この場合、単量体のすべてがイソブチレン単位から 形成されていても良く、イソブチレンと共重合性を有す る単量体単位をイソブチレン系重合体の好ましくは50 %(重量%、以下同様)未満さらに好ましくは30%以 下、特に好ましくは20%以下の範囲で含有していても 良い。但し、これら重合体骨格において、耐湿性、耐候 性、耐熱性の観点から、芳香環以外の炭素 - 炭素不飽和 結合を実質的に含有しない、該アルケニル基を除く主鎖 を構成する繰り返し単位が飽和炭化水素から構成される 用いるイソブチレン系重合体には、本発明の目的が達成 される範囲でブタジエン、イソプレン、1,13-テト ラデカジェン、1,9-デカジェン、1,5-ヘキサジ エンのようなポリエン化合物のごとき重合後2重結合が 残るような単位単量体を少量、好ましくは10%以下の 範囲で含有させても良い。

【0011】このようなイソブチレン系重合体の主鎖骨 格をなす共重合成分の具体例としては、例えば1-ブテ ン、2-ブテン、2-メチル-1-ブテン、3-メチル -1-ブテン、ペンテン、4-メチル-1-ペンテン、 ヘキセン、ビニルシクロヘキサン、メチルビニルエーテ ル、エチルビニルエーテル、イソブチルビニルエーテ ル、スチレン、αーメチルスチレン、ジメチルスチレ ン、p-t-ブトキシスチレン、p-ヘキセニルオキシ スチレン、p-アリロキシスチレン、p-ヒドロキシス チレン、β-ピネン、インデン、ビニルジメチルメトキ シシラン、ビニルトリメチルシラン、ジビニルジメトキ シシラン、ジビニルジメチルシラン、1,3-ジビニル 1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン、トリビ ニルメチルシラン、テトラビニルシラン、アリルジメチ 40 ルメトキシシラン、アリルトリメチルシラン、ジアリル ジメトキシシラン、ジアリルジメチルシラン、ャーメタ クリロイルオキシプロピルトリメトキシシラン、アーメ タクリロイルオキシブロピルメチルジメトキシシラン等 が挙げられる。

【0012】また、ヒドロシリル化反応可能なアルケニ ル基とは、ヒドロシリル化反応に対して活性のある炭素 - 炭素2重結合を含む基であれば特に限定されるもので はない。アルケニル基としては、ビニル基、アリル基、 メチルビニル基、プロペニル基、ブテニル基、ペンテニ 50 れらのルイス酸のうち、BC1,、SnC1,、BF,な

ル基、ヘキセニル基等の脂肪族不飽和炭化水素基、シク ロプロペニル基、シクロプテニル基、シクロペンテニル 基、シクロヘキセニル基等の環式不飽和炭化水素基、メ タクリル基等が挙げられる。本発明における(A)成分 は、上記ヒドロシリル化反応可能なアルケニル基を重合 体末端に導入されていることが望ましい。このようにア ルケニル基が重合体末端にあるときは、最終的に形成さ れる硬化物の有効網目鎖量が多くなり、高強度のゴム状 硬化物が得られやすくなるなどの点から好ましい。

【0013】前記イソブチレン系重合体の数平均分子量 (GPC法、ポリスチレン換算)は1000~5000 0程度であるのが好ましく、特に2000~30000 程度の液状物、流動性を有するものが取り扱いやすさ等 の観点から好ましい。

【0014】本発明の(A)成分の製造方法としては、 例えば、共有結合性C1基を有するイソブチレン系重合 体にアルケニル基を導入する方法が挙げられる。共有結 合性C1基を有するイソブチレン系重合体にアルケニル 基を導入する方法に特に制限はないが、例えば、アルケ ことが特に好ましい。また、本発明中(A)成分として 20 ニルフェニルエーテル類とポリマーのC1基との間でフ リーデルクラフツ反応を行う方法、アリルトリメチルシ ラン等とポリマーのC1基とをルイス酸存在下で置換反 応させる方法、および種々のフェノール類とポリマーの CI基とのフリーデルクラフツ反応を行い水酸基を導入 した後にさらに前記のアルケニル基導入方法を行う方法 などが挙げられる。

> 【0015】次に、ポリマーの重合中にアルケニル基を 導入する方法について説明する。

【0016】ポリマーの重合中にアルケニル基を導入す 30 る方法としては、例えば、開始剤、連鎖移動剤、触媒の 存在下で、イソブチレンを含むカチオン重合性モノマー をカチオン重合させる反応系にアリルトリメチルシラン を添加して、アリル末端を有するイソブチレン系重合体 を製造する方法がある。

【0017】ととで、例えば、開始剤兼連鎖移動剤とし ては、ハロゲン原子および芳香環炭素に結合している炭 素原子を有する化合物または第3級炭素原子に結合して いるハロゲン原子を有する化合物を使用することができ る。触媒としてはルイス酸を使用することができる。

【0018】同様に、1、9-デカジェンのような非共 役ジエン類もしくはp-ヘキセニルオキシスチレンのよ うなアルケニルオキシスチレン類を重合反応系に添加す る方法も可能である。

【0019】ここで、カチオン重合触媒として用いられ 得るルイス酸としては、一般式MX'n(Mは金属原 子、X'はハロゲン原子)で表される化合物(例えば、 BC1, Et, AIC1, EtAIC1, AIC1, SnCl, TiCl, VCl, FeCl, およびB F,など)が挙げられるが、これらに限定されない。こ

6

どが好ましく、更に好ましくは、TiClである。ルイス酸の使用量は開始剤兼連鎖移動剤のモル数に対し 0. $1\sim1$ 0倍が好ましく、更に好ましくは $2\sim5$ 倍である。

5

【0020】本発明の(B)成分であるヒドロシリル基を有する化合物としては、分子内に2個以上のヒドロシリル基を含有する任意の化合物が使用可能である。ここで、「ヒドロシリル基」とは、一般式: H。R(、」。。、 Siーで表される (ただしRは任意の一価の基である)シリル基であって、当該ケイ素原子に結合した水素原子を有 10する基をいう。本明細書中においては、においては、便*

* 宜上、同一ケイ素原子(Si)に水素原子(H)が2個結合している場合は、ヒドロシリル基2個と計算する。 【0021】(B)成分の化合物の好ましい例としては、ボリオルガノハイドロジェンシロキサンが挙げられる。ボリオルガノハイドロジェンシロキサンとは、ケイ素原子上に炭化水素基あるいは水素原子を有するシロキサン化合物をいう。シロキサン化合物は、例えば、鎖状もしくは環状であり得、具体的には例えば、以下の式で示される。

[0022]

【化1】

$$\begin{array}{c|c} CH_3 & H \\ H_3C-Si-O & Si-O \\ CH_3 & CH_3 \end{array} \begin{array}{c} H \\ Si-O \\ CH_3 & CH_3 \end{array} \begin{array}{c} CH_3 \\ Si-CH_3 \\ CH_3 & CH_3 \end{array}$$

20

(4)

 $(2 \le m^1 \cos 0)$ 、 $0 \le n^1 \cos 0$ 、 $2 \le m^1 + m^1 \le 50$ であり、 R^0 は、炭素数2~20の、アルケニル基、アルキニル基を除く、炭化水素であり、また R^0 は、必要に応じて1個以上のフェニル基で置換され得る。) 【0023】

【化2】

$$\begin{array}{c|c} CH_3 & H & CH_3 \\ H-Si-O & Si-O & Si-O & Si-O \\ CH_3 & CH_3 & M^2 & CH_3 \\ \end{array}$$

 $(0 \le m^2 rob)$ 、 $0 \le n^2 rob)$ 、 $0 \le m^2 + n^2 \le 50 rob)$ 、R'は、炭素数2~20の、アルケニル基、アルキニル基を除く、炭化水素であり、またR'は、必要に応じて1個以上のフェニル基で置換され得る。)

[0024]

[化3]

$$\begin{pmatrix}
H \\
Si-O
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
R^8 \\
Si-O
\end{pmatrix}$$

$$CH_3$$

$$CH_3$$

 $(2 \le m^3 \le 19$ であり、 $0 \le n^3 \le 18$ であり、 $3 \le m^3 + n^3 \le 20$ であり、 R^* は、炭素数 $2 \sim 20$ の炭化水素であり、また R^* は、必要に応じて1個以上のフェニル基で置換され得る。)で示される鎖状、環状のものや、これらのユニットを2個以上有するあるいは、シロキサン化合物は、シロキサンユニットを2個以上有してもよく、具体的に例えば、以下の式で示

[0025]

【化4】

30 される。

$$\begin{array}{c|c} R^{11} & \begin{array}{c} CH_3 \\ Si-O \end{array} & \begin{array}{c} H \\ Si-O \end{array} & \begin{array}{c} CH_3 \\ Si-O \end{array} & \begin{array}{c} CH_3 \\ Si-O \end{array} & \begin{array}{c} CH_3 \\ Si-CH_3 \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_3 \end{array} & \begin{array}{c} CH_3 \\ Si-CH_3 \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_3 \end{array} & \begin{array}{c} CH_3 \\ Si-CH_3 \end{array} \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_3 \\ CH_3 \end{array} & \begin{array}{c} CH_3 \\ CH_3 \end{array} & \begin{array}{c} CH_3 \\ CH_3 \end{array} \end{array}$$

(ことで、 $1 \le m^4$ であり、 $0 \le n^4$ であり、 $1 \le m^4 + n^4 \le 50$ であり、 R^3 は、炭素数2~20の炭化水素であり、また R^3 は、必要に応じて1個以上のフェニル基で置換され得る。 $2 \le 1^4$ であり、 R^{10} は、2 価の有機 ★

40★基であるか、または、R¹ºは存在しなくてもよい。R¹¹ は、2~4価の有機基である。)

[0026]

【化5】

(0 ≤ m'であり、0 ≤ n'であり、0 ≤ m'+ n' ≤ 5 0 50 であり、R''は、炭素数2~20の炭化水素であり、ま

たR11は、必要に応じて1個以上のフェニル基で置換さ れ得る。2≦1'であり、R1'は、2価の有機基である か、または、R¹¹は存在しなくてもよい。R¹¹は、2~ 4価の有機基である。)

[0027]

【化6】

 $(1 \le m^6 \text{ cos } 0, 0 \le n^6 \text{ cos } 0, 3 \le m^6 + n^6 \le 50$ であり、R11は、炭素数2~20の炭化水素であり、ま たR13は、必要に応じて1個以上のフェニル基で置換さ れ得る。2≦1°であり、R'bは、2価の有機基である * *か、または、R16は存在しなくてもよい。R17は、2~ 4価の有機基である。)

(B)成分は、(A)成分、(C)成分、および(D) 成分との相溶性、あるいは系中における分散安定性がよ いものが好ましい。特に系全体の粘度が低い場合には、

(B) 成分の上記各成分との相溶性が低いと、相分離が 起とりやすく、硬化不良を引き起としやすい。とのため に、相分離を防ぐために、分散助剤として、微粉末シリ カ等の粒径の小さいフィラーを配合してもよい。

10 【0028】(A)成分、(C)成分、または(D)成 分との相溶性、あるいは分散安定性が比較的良好な

(B) 成分としては、具体的には例えば、以下の化合物 が挙げられる。

[0029]

【化7】

(ここで、pは、 $6\sim12$ の整数である。)

[0030]

※【化8】

$$\begin{array}{c|c} CH_3 & H \\ \downarrow \\ H_3C - Si - O - Si - O \\ CH_3 & CH_3 \\ \end{array} \begin{array}{c} R^{10} \\ \downarrow \\ Si - O - Si - CH_3 \\ CH_3 \\ CH_3 & CH_3 \\ \end{array}$$

(2<k<10であり、0<j<5であり、R¹*は、炭 素数8以上の炭化水素基である。)

(B) 成分の使用量は、(A) 成分のアルケニル基の総 モル数に対して、(B)成分のケイ素原子結合水素原子 の総モル数が0.8~5.0当量となるように使用する ことが好ましい。上記(A)成分のアルケニル基総量に 対して(B)成分のケイ素原子結合水素原子が少なすぎ る場合、架橋が不十分になりやすい。また、多すぎる場 '40' 合には、硬化後にケイ素原子結合水素原子が残存しやす く、その水素原子の影響により物性が大きく変化しやす い。特にこの影響を抑制したい場合には、(B)成分の 量を1.0~2.0当量とすることが好ましい。

【0031】ととで、上記一般式の置換基について説明 する。

【0032】炭化水素とは、特にことわりのない場合、 好ましくはアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、 アリール基、アラルキル基、シクロアルキル基を表す。

~30、より好ましくは炭素数1~20、さらに好まし くは炭素数1~10の、例えばメチル、エチル、プロピ ル等が挙げられる。

【0034】アルケニル基としては、好ましくは炭素数 2~30、より好ましくは炭素数2~20、さらに好ま しくは炭素数2~10の、例えば、ビニル、アリル等が 挙げられる。

【0035】アルキニル基としては、好ましくは炭素数 2~30、より好ましくは炭素数2~20、さらに好ま しくは炭素数2~10の、例えば、エチニル、プロバル ギル等が挙げられる。

【0036】アリール基としては、好ましくは炭素数6 ~30、より好ましくは炭素数6~20、さらに好まし くは炭素数6~10の、例えば、フェニル、トリル、ナ フチル等が挙げられる。

【0037】アラルキル基としては、好ましくは炭素数 7~30、より好ましくは炭素数7~20、さらに好ま 【0033】アルキル基としては、好ましくは炭素数1~50~しくは炭素数7~10の、例えば、ベンジル、フェネチ

ル等が挙げられる。

【0038】シクロアルキル基としては、好ましくは炭 素数3~10、より好ましくは炭素数3~8の、例え ば、シクロペンチル、シクロヘキシル等が挙げられる。 【0039】アルコキシ基としては、好ましくは炭素数 1~30、より好ましくは炭素数1~20、さらに好ま しくは炭素数1~10の、例えば、メトキシ、エトキ シ、プロポキシ等が挙げられる。

9

【0040】2価の有機基としては、例えば、〇、炭素 数1~10、好ましくは炭素数1~3の、例えば、メチ 10 レン、エチレン等が挙げられる。

【0041】2~4価の有機基としては、例えば、上記 2価の有機基に加えて、N、Cが挙げられる。

【0042】本発明における(B)成分は、2種以上を 併用することで、導電性ローラの硬度をコントロールで き、さらに、脆さを改善でき、良好な導電性ローラの提 供が可能となる。 ととで、 (B) 成分は、平均して1分 子中に5個以上のヒドロシリル基を有する化合物の1種 以上と平均して1分子中に2~4個のヒドロシリル基を 有する化合物の1種以上とを併用することが好ましい。 (B) 成分においては、分子中のヒドロシリル基の数が 少なくなるほど(好ましくは2~4個のヒドロシリル基 を有する)、架橋密度が小さくなり、得られる硬化物の 脆さ、伸び特性を改善することができるが、同時にタッ ク性の増大を招き、問題となるおそれがある。タック性 の増大を招かないために、用いるヒドロシリル基含有化 合物の少なくとも1種は、分子内に5個以上のヒドロシ リル基を有することが好ましい。

【0043】(C)成分のヒドロシリル化触媒として は、特に制限はなく、任意のヒドロシリル化触媒が使用 30 できる。具体的に例示すれば、塩化白金酸、白金の単 体、アルミナ、シリカ、またはカーボンブラック等の担 体に固体白金を担持させた触媒;白金ービニルシロキサ ン錯体 {例えば、Pt』(ViMe, SiOSiMe, V i) 、Pt〔(MeViSiO), 〕。);白金-ホス フィン錯体 {例えば、Pt (PPh,),、Pt (PBu 3) 4) :白金-ホスファイト錯体 {例えば、Pt〔P (OPh),,, Pt (P(OBu),, (式中、Me はメチル基、Buはブチル基、Viはビニル基、Phは フェニル基を表し、n、mは整数を表す)}、Pt(a) cac), また、Ashbyらの米国特許第3159 601及び3159662号明細書中に記載された白金 一炭化水素複合体、ならびにLamoreauxらの米 国特許第3220972号明細書中に記載された白金ア ルコラート触媒も挙げられる。

【0044】また、白金化合物以外の触媒の例として は、RhCl (PPh,), RhCl, Rh/Al 20, RuCl, IrCl, FeCl, AlCl, PdCl₂·2H₂O、NiCl₂、TiCl₄、等が挙げ られる。これらの触媒は単独で使用してもよく、2種以 50 【0051】また、本発明の導電性ローラの弾性層を形

上併用しても構わない。触媒活性の点から塩化白金酸、 白金ーオレフィン錯体、白金ービニルシロキサン錯体、 Pt(acac)、等が好ましい。

【0045】(C)成分の触媒の量とは、特に制限され ないが、(A)成分中のアルケニル基 1 m o 1 に対して 10-8~10-1 molの範囲が好ましい。より好ましく は10⁻⁶~10⁻²molの範囲である。また、ヒドロシ リル化触媒は、一般に高価で腐食性であり、また、水素 ガスを大量に発生して硬化物が発泡してしまう場合があ るので多すぎない方がよい。

【0046】(D)成分は、本発明の導電性ローラに導 電性を付与するための成分である。(D)成分の導電性 付与物質としては、カーボンブラック、金属酸化物、金 属微粉末等が挙げられる。また、第4級アンモニウム 塩、カルボン酸基、スルホン酸基、硫酸エステル基、リ ン酸エステル基などを有する有機化合物やポリマーも、 導電性付与物質となり得る。さらには、エーテルエステ ルイミド、エーテルイミド重合体、エチレンオキサイド - エピハロヒドリン共重合体、メトキシボリエチレング 20 リコールアクリレートなどで代表される導電性ユニット を有する化合物やポリマーなど、場合によっては帯電防 止剤に分類される化合物も、導電性付与物質となり得

【0047】ととで、用いる導電性付与物質の種類ある いは添加量によっては、ヒドロシリル化反応を阻害する 場合もあるため、導電性付与物質のヒドロシリル化反応 に対する影響を考慮しなければならない。なお、(D) 成分は、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよ 64

【0048】上記カーボンブラックの例としては、ファ ーネスブラック、アセチレンブラック、ランプブラッ ク、チャンネルブラック、サーマルブラック、オイルブ ラックなどが挙げられる。これらカーボンブラックの種 類、粒径等に制限はなく、導電性ローラの所望の性能等 に応じて適宜選択される。

【0049】(D)成分の添加量は、導電性ローラに必 要とされる導電性に応じて、任意に選択することができ る。好ましくは、(A)成分の重合体100重量部に対 し0.1~200重量部であり、1~100重量部がよ り好ましい。添加量が少なすぎると、得られる導電性材 料の導電性にバラツキが出やすくなる。他方、添加量が 多くなりすぎると組成物の流動性が低下しやすく、加工 性が低下しやすい。

【0050】また、本発明の導電性ローラには、粘度や 硬度を調整する目的で軟化剤、可塑剤を添加してもよ い。軟化剤、可塑剤の使用量は(A)成分100重量部 に対して、150重量部以下が好ましい。それ以上の添 加量になると、ブリード等の問題を生じる可能性があ

11

成する組成物には貯蔵安定性を改良する目的で、貯蔵安 定性改良剤を使用することができる。この貯蔵安定性改 良剤としては、本発明の(B)成分の保存安定剤として 知られている通常の安定剤であり、所期の目的を達成す るものであればよく、特に限定されるものではない。具 体的には、脂肪族不飽和結合を含有する化合物、有機リ ン化合物、有機硫黄化合物、窒素含有化合物、スズ系化 合物、有機過酸化物等を好適に用いることができる。さ らに具体的には、2-ベンゾチアゾリルサルファイド、 イカルボキシレート、ジェチルアセチレンダイカルボキ シレート、ブチルヒドロキシトルエン、ブチルヒドロキ シアニソール、ビタミンE、2-(4-モルフォジニル ジチオ)ベンゾチアゾール、3-メチル-1-ブテン-3-オール、アセチレン性不飽和基含有オルガノシロキ サン、エチレン性不飽和基含有オルガノシロキサン。ア セチレンアルコール、3-メチル-1-ブチル-3-オ ール、ジアリルフマレート、ジアリルマレエート、ジエ チルフマレート、ジエチルマレエート、ジメチルマレー ト、2-ペンテンニトリル、2、3-ジクロロプロペン 20 等が挙げられるが、これらに限定されるわけではない。 【0052】また、本発明の導電性ローラの弾性層を形 成する組成物には、各種充填剤、接着性付与剤などの各 種機能性付与剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、顔料、界 面活性剤、溶剤、シリコン化合物を適宜添加してよい。 前記接着性付与剤としては、各種シランカップリング剤 が例示される。特にエポキシ基、メタクリロイル基、ビ ニル基等の官能基を有するシランカップリング剤は、硬 化性に及ぼす影響も小さく、接着性の発現にも効果が大 きく使いやすい。但し、使用できるシランカップリング 30 剤としては、これらに限定されるものではない。

【0053】本発明における導電性ローラの製造方法 は、特に限定されず、従来公知の各種ローラの成形方法 を用いることができる。例えば、中心にSUS製などの 金属製シャフトを設置した金型に、導電性組成物を押出 成形、プレス成形、射出成形、反応射出成形(RI M)、液状射出成形(LIM)、注型成形などの各種成 形法により成形し、適切な温度および時間で加熱硬化さ せてシャフトのまわりに導電性弾性層を成形する。とと*

*で、本発明における導電性ローラの製造方法としては、 弾性層を形成するための導電性組成物が液状であること から、生産性、加工性の点で液状射出成形が好ましい。 この場合、導電性組成物は、半硬化させた後に、別途後 硬化させるプロセスを設けて完全硬化させてもよい。さ らに必要に応じて、前記導電性弾性層の外側に単数また は複数の層を設けてもよい。例えば、前記導電性弾性層 の上から、表面層形成用樹脂をスプレー塗布、ロールコ ート塗布、またはディップ塗布することにより、所定の ベンゾチアゾール、チアゾール、ジメチルアセチレンダ 10 厚みに塗布し、所定の温度で乾燥および硬化させるなど して表面層を設けることができる。

> 【0054】本発明においては、貴金属触媒を用いたア ルケニル基に対するSi-H基の付加反応によって組成 物が硬化するので、硬化速度が非常に速く、ライン生産 を行う上で好都合である。特に、熱硬化させる温度は、 80℃~200℃の範囲内が好ましい。

【0055】また、本発明において、ローラ硬度は、J IS K6301A法に準拠して測定する。具体的に は、本発明による導電性ローラについて、測定器として A型硬度試験機を用いて測定する。ととで、本発明にお ける導電性ローラの硬度は、トナーストレスの軽減等の ため、JIS A硬度が30°以下、さらには25°以 下が好ましい。

[0056]

【実施例】以下の実施例に基づき本発明をさらに詳細に 説明するが、本発明はこれらの実施例のみに限定される ものではない。

【0057】(実施例1)(A)成分として、アリル基 末端ポリイソブチレンEP400A(鐘淵化学工業製) 300gに対して、可塑剤PAO5006(出光石油化 学製) 150g、(D) 成分としてカーボンブラック (三菱化学製 #3030B) 30g、および酸化防止 剤としてMARK AO-50 (旭電化製) 3gを混合 し、ロールにて3回混練した。次いで、この混合物に (B) 成分として下記に構造を示す化合物 B1を4g (含有するヒドロシリル基が(A)成分のアリル基に対 して0.5モル当量)

[0058]

[{k9]

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & \\ & & \\$$

および、下記に構造を示す化合物B2を22g(含有す 5モル当量)混合した。 るヒドロシリル基が (A) 成分のアリル基に対して1. [0059]

14

13

【化10】

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & \\ \text{CH}_3 & \\ \text{CH}_3 & & \\ \end{array}$$

(8)

更に、(C) 成分として、ビス(1,3-ジビニルー *1,1,3,3-テトラメチルジシロキサン) 白金錯体 触媒(17.9×10-5mmol/μl、キシレン溶液)を170μL、そして貯蔵安定性改良剤として、1-エチニルー1-シクロヘキサノールを0.9g秤取し、均一混合した。この組成物について、50℃に加温したのち、真空攪拌脱泡装置にて5時間脱泡した。この導電性組成物をローラ成形用金型に射出圧1MPaで注入し、直径8mmのSUS製のシャフトの周りに厚さ3mm、長さ230mmの導電性ゴム層を設けた導電性ロ 20ーラを作成した。得られたローラについて、温度23℃、湿度65%の条件で、J1S K6301A法によるローラ硬度(J1S A)を測定した。結果を表1に示した。

【0060】(実施例2)実施例1記載の処方で得られる導電性組成物をテフロンシートを敷いたアルミの金型枠に充填した後、150℃、30分間加熱の条件でプレス成形し、2mm厚の評価用のシート状硬化物を得た。得られたシート状硬化物を2(1/3)号型用型枠で打ち抜き、温度23℃、湿度65±5%の恒温恒湿条件下、引張り速度200mm/min、チャック間距離20mmで島津オートグラフAG-2000Aを用いて、*

*破断強度および最大伸びを評価した。結果を表1に示す。

【0061】(実施例3)実施例1記載の処方について、(B)成分として、化合物B1を8g(含有するヒドロシリル基が(A)成分のアリル基に対して1.0モル当量)、化合物B2を15g(含有するヒドロシリル基が(A)成分のアリル基に対して1.0モル当量)配合し、あとは同様に導電性ローラを作成し、評価を行った。配合表及び結果を表1に示す。

20 【0062】(実施例4)実施例3にて用いた導電性組成物を用いて、実施例2記載の方法にて、シート状硬化物を作成し、同様の評価を行った。結果を表1に示す。【0063】(比較例1)実施例1記載の処方について、(B)成分として、化合物B1のみを16g(含有するヒドロシリル基が(A)成分のアリル基に対して2.0モル当量)配合し、あとは同様に導電性ローラを作成し、評価を行った。配合表及び結果を表1に示す。【0064】(比較例2)比較例1にて用いた導電性組成物を用いて、実施例2記載の方法にて、シート状硬化30物を作成し、同様の評価を行った。結果を表1に示す。【0065】

【表 1 】

			実施例1、2	実施例3、4	比較例1、2
(A) 成分	EP400A	g	300	300	300
(B) 成分	化合物B1	g	4	8	16
	化合物B2	g	22	15	
(C) 成分	Ptt。こりの特ツ錯体	μL	170	170	170
(D) 成分	#3030B	g	30	30	30
可塑剤	PAO-5006	g	150	150	150
貯蔵安定性改良剤	1-Iチニル-1 <i>-シウ</i> ロヘキサ <i>ノール</i>	g	0.9	0.9	0.9
酸化防止剤	MARK AO-50	g	3	3	3
評価	ローラ硬度	•	11	13	16
	破断強度	kgf/cm2	6.9	7,6	5,5
	最大伸び	%	330	310	180

[0066]

【発明の効果】本発明により、分子中に2個以上のヒドロシリル基を有する化合物を2種以上用いることで、導

電性ローラの弾性層の硬度を下げることができ、かつ、脆さを改善することが可能となった。

フロントページの続き

Fターム(参考) 4J100 AA04Q AA05Q AA06P AA07Q

AA08Q AA09Q AA16Q AA20Q

AB02Q AB03Q AB07Q AE02Q

AE03Q AE04Q AL08Q AP16Q

AP17Q AR10Q AS02R AS03R

AS11R BA03Q BA04Q BA75H

BA75Q BA77Q BA81H CA04

CA05 DA01 HA53 HA61 JA45

5G301 DA18 DA42 DD08 DD10

5G307 HA01 HB01 HC02

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-122076

(43) Date of publication of application: 25.04.2003

(51)Int.CI.

G03G 15/00

C08K 3/00

C08K 5/09

C08L 35/00

C08L 71/00

C08L 83/05

F16C 13/00

G03G 15/02

G03G 15/08

G03G 15/16

G03G 15/20

G03G 21/10

(21)Application number : 2001-312742

(71)Applicant: KANEGAFUCHI CHEM IND CO

LTD

(22)Date of filing:

10.10.2001

(72)Inventor: MANABE TAKAO

KAMITE JUN

TSUNEMI HIDENARI

(54) CONDUCTIVE ROLLER

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a conductive roller for which the odors generated in manufacturing of it can be effectively decreased.

SOLUTION: The conductive roller is manufactured by using a composition consisting of an oxyakylene-base polymer having at least one hydrosilylation reactable alkenyl group in the molecule, a compound having at least two hydrosilyl groups in the molecule, a hydrosilylating catalyst, a conductivity imparting agent and a compound having at least one acid anhydride unit in the molecule.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

23.08.2004

Searching PAJ Page 2 of 2

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-122076 (P2003-122076A)

(43)公開日 平成15年4月25日(2003.4.25)

(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ					Ŧ	·-マコード(参考)
G 0 3 G	15/00	5 5 0		G 0	3 G	15/00		550)	2H033
C08K	3/00			C 0	8 K	3/00				2H071
	5/09					5/09				2H077
C 0 8 L	35/00			C 0	8 L	35/00				2H134
	71/00					71/00			Α	2 H 2 O O
			審查請求	未請求	請求	≷項の数12	OL	(全 9	頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特顧2001-312742(P2001-	-312742)	(71) 出願人 000000941						
						鐘湄化	/学工業	株式会社	:	
(22)出願日		平成13年10月10日(2001.1	0.10)	10) 大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号					丁目2番4号	
				(72)	発明	首 眞鍋	貴雄			
						滋賀県	滋賀郡	志賀町小	野水	明1-9-12
				(72)	発明	者 上手	純			
						滋賀県	大津市	比叡辻1	-25	— 1
				(72)	発明	者 常深	秀成			
						兵庫県	神戸市	垂水区星	が丘	1丁目1-12-
						305				
										最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 導電性ローラ

(57)【要約】

【課題】オキシアルキレン系重合体を主成分とするヒドロシリル化付加型硬化性組成物に導電性付与剤を添加し、これを導電性シャフトの周りに硬化させて得られる導電性ゴム弾性層の外側に被覆層を形成する際に使用される溶剤が、導電性ゴム弾性層に含浸されて乾燥後も微量が残存し、この溶剤、あるいは、この溶剤が乾燥の際の加熱等により何らかの化学的変化を起して発生される物質による臭気が問題になることがあった。

【解決手段】分子中に少なくとも1個のヒドロシリル化 反応可能なアルケニル基を有するオキシアルキレン系重 合体、分子中に少なくとも2個のヒドロシリル基を有す る化合物、ヒドロシリル化触媒、導電性付与剤、分子中 に少なくとも1個の酸無水物単位を含有する化合物から なる組成物を用いて、導電性ローラを製造する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記の成分(A)~(E)を必須成分として構成される組成物を導電性シャフトのまわりに硬化させて得られる導電性ゴム弾性層を形成してなる導電性ローラ。

(A) 分子中に少なくとも1個のヒドロシリル化反応可能なアルケニル基を有するオキシアルキレン系重合体

(B) 分子中に少なくとも2個のヒドロシリル基を有する化合物

- (C) ヒドロシリル化触媒
- (D) 導電性付与剤
- (E) 分子中に少なくとも1個の酸無水物単位を含有する化合物

【請求項2】 (A) 成分の重合体中、ヒドロシリル化 反応可能なアルケニル基が分子末端に含有されてなる請 求項1に記載の導電性ローラ。

【請求項3】 (A) 成分の重合体の数平均分子量が1000~50000の範囲内である請求項1または2に記載の導電性ローラ。

【請求項4】 (A) 成分が、分子中に少なくとも1個のヒドロシリル化反応可能なアルケニル基を有するオキシプロピレン系重合体である請求項1~3のいずれか1項に記載の導電性ローラ。

【請求項5】 (B) 成分の分子中にヒドロシリル基を有する化合物が、平均して1分子中に少なくとも2個のヒドロシリル基を含有するポリオルガノハイドロジェンシロキサンである請求項1~4のいずれか1項に記載の導電性ローラ。

【請求項6】 (D) 成分の導電性付与剤がカーボンブラックであることを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の導電性ローラ。

【請求項7】 (E) 成分の数平均分子量が2000以上であることを特徴とする請求項1~6のいずれか1項に記載の導電性ローラ。

【請求項8】 (E) 成分が、無水マレイン酸ーイソブ チレン系共重合体および/または無水マレイン酸ーアリ ル末端ポリオキシアルキレン系共重合体であることを特 徴とする請求項1~7のいずれか1項に記載の導電性ロ ーラ。

【請求項9】 請求項1~8のいずれか1項に記載の導電性ローラの該導電性ゴム弾性層の外側に単層または複層の被覆層が形成されることを特徴とする導電性ローラ。

【請求項10】 被覆層を構成する樹脂組成物が、ウレタン樹脂組成物であることを特徴とする請求項9記載の 導電性ローラ。

【請求項11】 導電性ゴム弾性層の上から、被覆層を構成する樹脂組成物の溶液を塗布し、70~200℃の温度で乾燥させることにより、厚さ1~100μmの被覆層を形成して得られることを特徴とする請求項9また

は10記載の導電性ローラ。

【請求項12】 被覆層を構成する樹脂組成物の溶液の溶剤が、N, Nージメチルホルムアミドおよび/またはN, Nージメチルアセトアミドを合計10重量%以上含有するものであることを特徴とする請求項11に記載の導電性ローラ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は導電性ローラに関する。さらに詳しくは、例えば、レーザービームプリンター、ファクシミリ、これらを複合したOA機器などの、電子写真方式を採用した画像記録装置に組み込まれる帯電ローラ、現像ローラ、転写ローラ、中間転写ドラム、給紙ローラ、クリーニングローラ、定着用の加圧ローラなどの導電性ローラに関する。

[0002]

【従来の技術】オキシアルキレン系重合体を主成分とするヒドロシリル化付加型硬化性組成物に導電性付与剤を添加し、これを導電性シャフトの周りに硬化させて得られる導電性ゴム弾性層を形成してなる導電性ローラおよび、該導電性ゴム弾性層の外側に単層または複層の被覆層が形成されてなる導電性ローラはすでに公知である

(特開平7-300564号公報、特開平9-96944号公報、特開平9-292754号公報、特開2000-119507号公報等)。前記導電性ゴム弾性層の外側に形成される被覆層は、種々の樹脂組成物をディッピング、スプレー等の塗布方法を用いて形成されるが、この被覆層を設ける際に使用される溶剤が、導電性ゴム弾性層に含浸されて乾燥後も微量が残存し、この溶剤が乾燥の際の加熱等により何らかの化学的変化を起して発生される物質による臭気が問題になることがあった。具体的に、例えば、被覆層の構成成分として好ましく用いられるウレタン樹脂組成物においては、N,Nージメチルホルムアミド、あるいはN,Nージメチルアセトアミドが好適な溶剤として用いられるが、特にこの溶剤を用いた場合、乾燥後の臭気が問題になることがしばしばあった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、かかる実状を鑑みてなされたものであり、導電性ローラ製造の際に 発生する臭気を効果的に低減できる導電性ローラを提供 するものである。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明者は、上記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、分子中に少なくとも1個のヒドロシリル化反応可能なアルケニル基を有するオキシアルキレン系重合体、分子中に少なくとも2個のヒドロシリル基を有する化合物、ヒドロシリル化触媒、導電性付与剤、および分子中に少なくとも1個の酸無水物単位を含有する化合物を必須成分とする組成物を導電

性シャフトのまわりに硬化させて得られる導電性ゴム弾 性層を有する導電性ローラを製造することで、上記課題 を解決できることを見出し、本発明をなすに至った。

【0005】すなわち、本発明は、(A)分子中に少なくとも1個のヒドロシリル化反応可能なアルケニル基を有するオキシアルキレン系重合体、(B)分子中に少なくとも2個のヒドロシリル基を有する化合物、(C)ヒドロシリル化触媒、(D)導電性付与剤、(E)分子中に少なくとも1個の酸無水物単位を含有する化合物を必須成分とする組成物を導電性シャフトのまわりに硬化させて得られる導電性ゴム弾性層を形成してなる導電性ローラに関するものである。

【0006】前記(A)成分の重合体としては、ヒドロシリル化反応可能なアルケニル基が分子末端に含有されてなるものが好ましく、(A)成分の重合体の数平均分子量は1000~5000の範囲内であることが好ましく、(A)成分としては、分子中に少なくとも1個のヒドロシリル化反応可能なアルケニル基を有するオキシプロピレン系重合体が好ましい。

【0007】前記(B)成分の分子中にヒドロシリル基を有する化合物としては、平均して1分子中に少なくとも2個のヒドロシリル基を含有するポリオルガノハイドロジェンシロキサンが好ましい。

【0008】前記(D)成分の導電性付与剤としては、カーボンブラックが好適に用いられる。前記(E)成分の分子中に少なくとも1個の酸無水物単位を含有する化合物としては、数平均分子量が2000以上であることが好ましく、無水マレイン酸ーイソブチレン系共重合体および/または無水マレイン酸ーアリル末端ポリオキシアルキレン系共重合体を好適に用いることができる。

【0009】本発明において製造される導電性ローラにおいては、該導電性ゴム弾性層の外側に単層または複層の被覆層を設けてもよく、被覆層を構成する樹脂組成物としては、ウレタン樹脂系組成物を好適に用いることができる。前記被覆層は、導電性ゴム弾性層の上から、被覆層を構成する樹脂組成物の溶液を塗布することにより設けることができる。塗布された樹脂組成物溶液を乾燥する際の温度は70~200℃であることが好ましい。また、乾燥後に得られた被覆層の厚みは1~100μmであることが好ましい。また、被覆層を構成する樹脂組成物の溶液の溶剤が、N、Nージメチルホルムアミドおよび/またはN、Nージメチルアセトアミドを合計10 重量%以上含有するものであることが好ましい。

[0010]

【発明の実施の形態】本発明に用いる(A)成分は、分子中に少なくとも1個のヒドロシリル化反応可能なアルケニル基を有するオキシアルキレン系重合体である。

【0011】ここで、アルケニル基とは、ヒドロシリル 化反応に対して活性のある炭素-炭素2重結合を含む基 であれば特に制限されるものではない。アルケニル基と

しては、ビニル基、アリル基、メチルビニル基、プロペ ニル基、ブテニル基、ペンテニル基、ヘキセニル基等の 脂肪族不飽和炭化水素基、シクロプロペニル基、シクロ ブテニル基、シクロペンテニル基、シクロヘキセニル基 等の環式不飽和炭化水素基、メタクリル基等が挙げられ る。(A)成分のオキシアルキレン系重合体のアルケニ ル基の数は、硬化剤である(B)成分とヒドロシリル化 反応するために少なくとも1個必要であるが、良好なゴ ム弾性を得る観点からは、直鎖状分子の場合は、分子の 両末端に2個のアルケニル基を有し、分岐のある分子の 場合は、分子末端に2個以上のアルケニル基を有するこ とが好ましい。本発明における(A)成分は、上記ヒド ロシリル化反応可能なアルケニル基が重合体末端に導入 されていることが望ましい。このようにアルケニル基が 重合体末端にあるときは、低硬度、高強度のゴム弾性層 を有するローラが得られやすくなるなどの点から好まし V.

【0012】ここで、重合体中にアルケニル基を導入す る方法としては、例えば末端、主鎖あるいは側鎖に水酸 基、アルコキシド基等の官能基を有する有機重合体に、 上記官能基に対して反応性を示す活性基及びアルケニル 基を有する有機化合物を反応させることによりアルケニ ル基を末端、主鎖あるいは側鎖に導入する方法が挙げら れるが、これに限定されるわけではない。また、上記官 能基に対して反応性を示す活性基及びアルケニル基を有 する有機化合物の例としては、アクリル酸、メタクリル 酸、ビニル酢酸、アクリル酸クロライド、アクリル酸ブ ロマイド等のC3-C20の不飽和脂肪酸、酸ハライド、 酸無水物等やアリルクロロホルメート (CH₂=CHC H₂OCOC1)、アリルブロモホルメート(CH₂=C HCH₂OCOBr)等のC₃-C₂₀の不飽和脂肪酸置換 炭酸ハライド、アリルクロライド、アリルブロマイド、 ビニル (クロロメチル) ベンゼン、アリル (クロロメチ ル) ベンゼン、アリル (ブロモメチル) ベンゼン、アリ ル (クロロメチル) エーテル、アリル (クロロメトキ シ) ベンゼン、1-ブテニル (クロロメチル) エーテ ル、1-ヘキセニル (クロロメトキシ) ベンゼン、アリ ルオキシ (クロロメチル) ベンゼン等が挙げられる。

【0013】本発明におけるオキシアルキレン系重合体とは、主鎖を構成する単位のうち30%以上、好ましくは50%以上がオキシアルキレン単位からなる重合体をいい、オキシアルキレン単位以外に含有される単位としては、重合体製造時の出発物質として使用される、活性水素を2個以上有する化合物、たとえば、エチレングリコール、ビスフェノール系化合物、グリセリン、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール等からの単位が挙げられる。本発明においては、入手性の点などから、特に、オキシプロピレン系重合体が好ましい重合体として挙げられる。なお、オキシプロピレン系重合体の場合には、エチレンオキシド、ブチレンオキシド等から

なる単位との共重合体 (グラフト重合体も含む) であってもよい。

【0014】上記のような(A)成分のオキシアルキレン系重合体の分子量としては、反応性および低硬度化のバランスをよくする観点から、数平均分子量(Mn)で1000~50000、さらには5000~30000であることが好ましい。数平均分子量が1000未満の場合、この硬化性組成物を硬化させた場合に充分な機械的特性(ゴム硬度、伸び率)等が得られにくくなる。一方、数平均分子量があまり大きくなりすぎると、分子中に含まれるアルケニル基1個あたりの分子量が大きくなったり、立体障害で反応性が落ちたりするため、硬化が不充分になることが多く、また、粘度が高くなりすぎて加工性が悪くなる傾向にある。本発明における数平均分子量は、通常、移動相としてクロロホルムを用いたポリスチレンゲルカラムによるGPC測定により、ポリスチ

レン換算値として得ることができる。

【0015】本発明における(B)成分は、硬化剤として使用されるものであり、分子内に2個以上のヒドロシリル基を含有するものであれば、制限はない。ここで、ヒドロシリル基とはSi-H結合を有する基を表わすが、本発明においては、同一ケイ素原子(Si)に水素原子(H)が2個結合している場合は、ヒドロシリル基2個と計算する。

【0016】(B) 成分としては、ポリオルガノハイドロジェンシロキサンが好ましいものの一つとして挙げられる。ここで言うポリオルガノハイドロジェンシロキサンとは、ケイ素原子上に炭化水素基あるいは水素原子を有するシロキサン化合物を指す。その構造について具体的に示すと、

[0017]

【化1】

$$\begin{array}{c|c} CH_3 & \begin{array}{c} H_3 \\ SI-O \\ CH_3 \end{array} & \begin{array}{c} H_3 \\ SI-O \\ CH_3 \end{array} & \begin{array}{c} CH_3 \\ CH_3 \end{array} & \begin{array}{c} CH_3 \\ CH_3 \end{array} & \begin{array}{c} CH_3 \\ CH_3 \end{array} \end{array}$$

 $(2 < m + n \le 50$ 、2 < m、 $0 \le n$ 、R としては主鎖 の炭素数が $2 \sim 20$ の炭化水素で 1 個以上のフェニル基 を含有してもよい。)

[0018]

【化2】

$$\begin{array}{c|c} CH_3 & H \\ H-Si-O & Si-O \\ CH_3 & CH_3 \end{array} \begin{array}{c} R & CH_3 \\ Si-O & Si-H \\ CH_3 & CH_3 \end{array}$$

(0 < m + n ≤ 5 0、0 < m、0 ≤ n、Rとしては主鎖 の炭素数が2~20の炭化水素で1個以上のフェニル基 を含有してもよい。)

[0019]

【化3】

 $(3 \le m+n \le 20$ 、 $2 < m \le 19$ 、 $0 \le n < 18$ 、R としては主鎖の炭素数が $2 \sim 20$ の炭化水素で1個以上のフェニル基を含有してもよい。)などで示される鎖状、環状のものや、これらのユニットを2個以上有する【0020】

【化4】

 $(1 \le m + n \le 50$ 、 $1 \le m$ 、 $0 \le n$ 、 $R \ge U$ ては主動の炭素数が $2 \sim 20$ の炭化水素で 1 個以上のフェニル基を含有してもよい。 $2 \le 1$ 、 R^2 は $2 \sim 4$ 価の有機基であり、 R^1 は 2 価の有機基。 ただし、 R^1 は R^2 の構造によってはなくてもよい。)

[0021]

【化5】

 $(0 \le m+n \le 50, 0 \le m, 0 \le n, R \ge t$ では主鎖の炭素数が $2 \sim 20$ の炭化水素で 1 個以上のフェニル基を含有してもよい。 $2 \le 1, R^2$ は $2 \sim 4$ 価の有機基であり、 R^1 は 2 価の有機基。ただし、 R^1 は R^2 の構造によってはなくてもよい。)

[0022]

【化6】

(3≤m+n≤50、1≤m、0≤n、Rとしては主鎖の炭素数が2~20の炭化水素で1個以上のフェニル基を含有してもよい。2≤1、 R^2 は2~4価の有機基で

あり、 R^1 は2価の有機基。ただし、 R^1 は R^2 の構造によってはなくてもよい。) などで示されるものが挙げられる。

【0023】またこれら(B)成分の使用にあたっては、(A)成分や(C)成分、(D)成分、(E)成分との相溶性、あるいは系中における分散安定性がよいものが好ましい。特に系全体の粘度が低い場合には、

(B) 成分として上記各成分との相容性の低いものを使用すると、相分離が起こり硬化不良を引き起こすことがある。

【0024】(A)成分、(C)成分、(D)成分、および(E)成分との相溶性、あるいは分散安定性が比較的良好なものとして具体的に示すと、

[0025]

【化7】

(nは6~12) 【0026】 【化8】

(2 < k < 30、0 < l < 10、Rは炭素数8以上の炭化水素基)などが挙げられる。

【0027】また、本発明における(B)成分の使用量としては、(A)成分のアルケニル基の総量に対して、

(B) 成分のヒドロシリル基が 0.8~5.0当量となるように使用することが好ましい。上記 (A) 成分のアルケニル基総量に対して (B) 成分のヒドロシリル基が 0.8当量に満たない場合、架橋が不十分となることが ある。また、5.0当量を越える場合には、硬化後に残留するヒドロシリル基の影響により物性が大きく変化することが問題となる。特にこの影響を抑制したい場合には 0.9~2.0当量となるように (B) 成分を用いる

ことが好ましい。

【0028】本発明の(C)成分であるヒドロシリル化触媒については、特に制限はなく、任意のものが使用できる。具体的に例示すれば、塩化白金酸、白金の単体、アルミナ、シリカ、カーボンブラック等の担体に固体白金を担持させたもの;白金ービニルシロキサン錯体 {例えば、Ptn(ViMe2SiOSiMe2Vi)n、Pt[(MeViSiO)4]m};白金ーホスフィン錯体 {例えば、Pt(PPh3)4、Pt(PBu3)4};白金ーホスファイト錯体 {例えば、Pt[P(OPh)3]4、Pt[P(OBu)3]4}(式中、Meはメチル基、Buはブチル基、Viはビニル基、Phはフェ

ニル基を表し、n、mは整数を表す)、Pt (a c a c) $_2$ 、また、As hb y5の米国特許第315960 1及び3159662号明細書中に記載された白金 -炭化水素複合体、並びにLa mo re a ux 5の米国特許第3220972号明細書中に記載された白金アルコラート触媒も挙げられる。

【0029】また、白金化合物以外の触媒の例としては、RhC1(PPh_3) $_3$ 、 $RhC1_3$ 、Rh/A1 $_2O_3$ 、 $RuC1_3$ 、 $IrC1_3$ 、 $FeC1_3$ 、 $A1C1_3$ 、 $PdC1_2$ ・ $2H_2O$ 、 $NiC1_2$ 、 $TiC1_4$ 、等が挙げられる。これらの触媒は単独で使用してもよく、2種以上併用しても構わない。触媒活性の点から塩化白金酸、白金ーオレフィン錯体、白金ービニルシロキサン錯体、Pt(acac) $_2$ 等が好ましい。

【0030】(C) 成分の触媒量としては特に制限はないが、(A) 成分中のアルケニル基 $1 \, \mathrm{mol}$ に対して $1 \, \mathrm{0^{-1}} \sim 1 \, \mathrm{0^{-8}} \, \mathrm{mol}$ の範囲で用いるのがよい。好ましくは $1 \, \mathrm{0^{-2}} \sim 1 \, \mathrm{0^{-6}} \, \mathrm{mol}$ の範囲で用いるのがよい。また、ヒドロシリル化触媒は、一般に高価で腐食性であり、また、水素ガスを大量に発生して硬化物が発泡してしまう場合があるので $1 \, \mathrm{0^{-1}} \, \mathrm{mol}$ 以上用いない方がよい。

【0031】本発明における(D)成分である導電性付 与剤とは、本発明の組成物または本発明の組成物を用い て製造されるローラに導電性を付与する成分である。

(D) 成分の導電性付与剤としては、カーボンブラック、金属酸化物、金属微粉末、アルカリ金属塩、第4級アンモニウム塩、カルボン酸基、スルホン酸基、硫酸エステル基、リン酸エステル基などを有する有機化合物もしくはポリマー、エーテルエステルイミド、もしくはエーテルイミドポリマー、エチレンオキサイドーエピハロヒドリンコポリマー、メトキシポリエチレングリコールアクリレートなどで代表される導電性ユニットを有する化合物、または、ポリエチレングリコール誘導体等の高分子化合物の帯電防止剤などの化合物などが挙げられる。

【0032】上記カーボンブラックの例としては、ファーネスブラック、アセチレンブラック、ランプブラック、チャンネルブラック、サーマルブラック、オイルブラックなどが挙げられる。これらカーボンブラックの種類、粒径等に制限はない。

【0033】ここで、導電性付与剤の種類および添加量によっては、ヒドロシリル化反応を阻害する場合があるため、ヒドロシリル化反応に対する影響が少ない導電性付与剤を用いることが好ましい。(D)成分の添加量は、所望の導電特性(ローラ抵抗)に応じて調整して添加され、(A)成分の重合体100重量部に対し、1~100重量部、さらには5~50重量部用いることが好ましい。添加量が少なすぎると、得られる導電付与能が不十分であり、また、添加量が多すぎると粘度の上昇が

大きく作業性が悪くなる恐れがある。ここで、本発明におけるローラ抵抗とは、ローラを金属プレートに水平に当てて、ローラの導電性シャフトの両端部の各々に500gの荷重を金属プレート方向に加え、シャフトと金属プレート間に直流電圧10~100ボルトを印加して測定される電気抵抗値をいう。

【0034】本発明の(E)成分である分子中に少なくとも1個の酸無水物単位を有する化合物は、本発明により製造される導電性ローラの被覆層を形成する際にしばしば発生する臭気を低減するための成分である。前述のとおり、被覆層を形成する際に使用した溶剤起因によると考えられる臭気が問題になることがあり、具体的に、例えば、被覆層の主成分として好ましく用いられるウレタン樹脂の好適な溶剤として好ましく用いられるウレタン樹脂の好適な溶剤として用いられるN,Nージメチルホルムアミドを使用した場合、乾燥後の臭気が問題になることがしばしばあった。この臭気の原因としては、詳細は明らかではないが、乾燥後も微量に残留している溶剤、あるいは溶剤が熱などの影響により分解あるいは溶剤、あるいは溶剤が熱などの影響により分解あるいは湿元されて生成するアミン系化合物によるものと考えられる。本発明においては、前記アミン化合物等を酸無水物が効果的に補足するものと考えられる。

【0035】本発明の(E)成分としては、分子中に少 なくとも1個の酸無水物単位を含有していれば特に制限 はなく、通常の有機化合物、あるいは、重合体を使用す ることができる。本発明においては、無水マレイン酸、 無水マレイン酸-イソブチレン系共重合体、無水マレイ ン酸ースチレン系共重合体、無水マレイン酸ーアリル末 端ポリオキシアルキレン系共重合体、無水フタル酸、メ チルテトラヒドロ無水フタル酸、ヘキサヒドロ無水フタ ル酸、ポリアジピン酸無水物、テトラヒドロ無水フタル 酸、エチレングリコールビストリメリテートが例示され る。特に、液状でハンドリングしやすく、また、マトリ クス樹脂である(A)成分との相溶性が良い点から、無 水マレイン酸-イソブチレン系共重合体、無水マレイン 酸ーアリル末端ポリオキシアルキレン系共重合体を好適 に用いることができる。 (E) 成分の分子量は2000 以上であることが好ましい。(E)成分の添加量は、

(A) 成分100重量部に対して、0.01~50重量 部が好ましく、0.1~20重量部がさらに好ましい。 添加量が少なすぎると十分な効果が得られなくなる恐れ がある。また、添加量が多すぎると、一部の開環した酸 無水物部位が硬化時における発泡等の原因となる恐れが ある。

【0036】本発明においては、(E)成分を添加することで、導電性ローラの(A)~(E)成分から形成される導電性ゴム弾性層の被覆層を形成する際に発生する臭気が低減され、特に、被覆層の溶剤としてN,N-ジメチルホルムアミド等の含窒素原子系溶剤を用いる場合には、非常に大きな臭気低減効果を発現する。

【0037】また、本発明の組成物には、必要に応じ

て、各種基材に対する接着性を向上させるための接着性 付与剤、粘着性付与樹脂を添加することができる。接着 性付与剤の例としては、各種シランカップリング剤やエ ポキシ樹脂等が挙げられる。特にエポキシ基、メタクリ ロイル基、ビニル基等の官能基を有するシランカップリ ング剤は、組成物の硬化性に及ぼす影響も小さく、接着 性の発現にも効果が大きく使いやすい。但し、使用でき るシランカップリング剤はこれらに限定されるものでは ない。また、シランカップリング剤やエポキシ樹脂と併 用してこれらの反応触媒を添加することができる。ま た、粘着性付与樹脂には特に限定はなく、通常、粘着性 付与剤として使用されるものを使用できる。具体例とし ては、フェノール樹脂、変性フェノール樹脂、シクロペ ンタジエンーフェノール樹脂、キシレン樹脂、クマロン 樹脂、石油樹脂、テルペン樹脂、テルペンフェノール樹 脂、ロジンエステル樹脂等が挙げられる。なお、これら の使用にあたっては、ヒドロシリル化反応に対する影響 を考慮しなければならない。また、本発明の組成物に は、酸化防止剤、紫外線吸収剤、顔料等を適宜添加して よい。

【0038】また、本発明の組成物には貯蔵安定性を改 良する目的で、貯蔵安定性改良剤を使用することができ る。この貯蔵安定性改良剤としては、本発明の(B)成 分の保存安定剤として知られている通常の安定剤であ り、所期の目的を達成するものであればよく、特に限定 されるものではない。具体的には、脂肪族不飽和結合を 含有する化合物、有機リン化合物、有機硫黄化合物、窒 素含有化合物、スズ系化合物、有機過酸化物等を好適に 用いることができる。さらに具体的には、2-ベンゾチ アゾリルサルファイド、ベンゾチアゾール、チアゾー ル、ジメチルアセチレンダイカルボキシレート、ジエチ ルアセチレンダイカルボキシレート、ブチルヒドロキシ トルエン、ブチルヒドロキシアニソール、ビタミンE、 2-(4-モルフォジニルジチオ)ベンゾチアゾール、 3-メチル-1-ブテン-3-オール、アセチレン性不 飽和基含有オルガノシロキサン、エチレン性不飽和基含 有オルガノシロキサン、アセチレンアルコール、3-メ チルー1ーブチルー3ーオール、ジアリルフマレート、 ジアリルマレート、ジエチルフマレート、ジエチルマレ ート、ジメチルマレート、2-ペンテンニトリル、2、 3-ジクロロプロペン等が挙げられるが、これらに限定 されるわけではない。

【0039】本発明における導電性ローラの製造方法は、特に限定されず、従来公知の各種ローラの成形方法を用いることができる。例えば、中心にSUS製等の金属製シャフトを設置した金型に、組成物を押出成形、プレス成形、射出成形、反応射出成形、液状射出成形、注型成形などの各種成形法により成形し、適切な温度および時間で加熱硬化させて導電性シャフトのまわりに導電性ゴム弾性層を形成する。ここで、本発明における導電

性シャフトとしては、中空のスリーブ形状のものも使用することができる。本発明における導電性ローラの製造方法としては、弾性層を形成するための組成物が液状であることから、生産性、加工性の点で液状射出成形が好ましい。この場合、導電性組成物は、半硬化させた後に、別途後硬化させるプロセスを設けて完全硬化させてもよい。

【0040】本発明の組成物は、例えば、貴金属触媒を用いたアルケニル基に対するSi-H基の付加反応によって硬化する。従って、硬化速度が非常に速く、ライン生産を行う上で好都合である。本発明の組成物を熱硬化させる温度は、80℃~180℃の範囲内が好ましい。80℃以上になると、急激にヒドロシリル化反応が進行し、短い時間で硬化させることができる。

【0041】次に、本発明における導電性ローラの導電性ゴム弾性層の外側に設けられる被覆層について説明する。

【0042】被覆層の具体的樹脂組成物としては、特に制限はないが、導電特性と耐摩耗性の観点からはポリエーテル結合を含有し、また柔軟性等の観点からはポリエーテル、ポリエステル、ポリカーボネート骨格を有する樹脂を主な組成とするウレタン樹脂組成物からなっていればよく、ウレタン樹脂と、ポリエーテル、ポリエステル、ポリカーボネートとのブレンド樹脂、1分子中にウレタン結合とポリエーテル、ポリエステル、ポリカーボネートとのブレンド樹脂、1分子中にウルタン結合とポリエーテル、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリシロキサンからなる群において選ばれる少なくとも1つの骨格を含有するウレタン樹脂組成物であってもよい。また、被覆層を構成する樹脂組成物には抵抗調整、表面形状の調整あるいは導電性弾性層に対するおはシランカップリング剤の各種添加剤を必要に応じて添加してもよい。

【0043】次に、本発明における被覆層の形成方法に ついて説明する。本発明における被覆層の形成方法とし ては特に制限はないが、導電性ゴム弾性層の上から、被 **覆層を構成する樹脂組成物をスプレー塗布、ディップ塗** 布、ロールコート等の方法を用いて所定の厚みに塗布 し、所定の温度で乾燥、硬化させることにより、該導電 性ゴム弾性層の被覆層を形成することができる。具体的 には、上記の被覆層として使用される樹脂を溶剤に溶か して固形分を5~20%にしてスプレーあるいはディッ ピング塗布する方法が簡便である。使用する溶剤として は用いる被覆層の主成分である樹脂が相溶すれば特に制 限はなく、具体的には、メチルエチルケトン、酢酸プチ ル、酢酸エチル、N, N-ジメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、トルエン等が例示される。 特に、ウレタン樹脂を用いて被覆層を形成する場合、 N, N-ジメチルホルムアミドやN, N-ジメチルアセ トアミドが相溶性の観点から好ましい。

【0044】この際、被覆層溶液の被膜性を改善するた

めに、レベリング剤等の各種添加剤を必要に応じて添加してもよい。本発明における導電性ローラは、必要に応じて、導電性ゴム弾性層の外側に単数または複数の被覆層を設けてもよい。本発明の導電性ローラは、具体的には、例えば、電子写真装置用の帯電ローラ、現像ローラ、転写ローラ、中間転写ドラム、給紙ローラ、クリーニングローラ、定着用の加圧ローラ等に好適である。

[0045]

【実施例】以下の実施例に基づき本発明をさらに詳細に 説明するが、本発明はこれらの実施例のみに限定される ものではない。

臭いの定性評価:作成したローラを3Lの窒素とともに、320mmx400mmのプラスチックバッグに入れて室温で24時間放置したものについて、臭いの有無の定性評価を行い、臭気が感じられないものを〇、臭気が感じられるものを×と評価した。

臭いセンサーによる臭い評価:作成したローラを3Lの 窒素とともに、320mm x400mmのプラスチック バッグに入れて室温で24時間放置したものについて、臭いセンサーXP-329N(新コスモス電機製)を用いて評価を行った。

(実施例1) (A) 成分としてのアリル末端ポリオキシプロピレン(商品名ACX004-N、鐘淵化学工業製)500gに対して、(D) 成分としてカーボンブラック#3030B(三菱化学製)70gを3本ロールで混練した混合物に、ついで、(E) 成分として、無水マレイン酸ーアリル末端ポリオキシアルキレン系共重合体(商品名マリアリムAKM0531、日本油脂製)を5g、(B) 成分としてポリオルガノハイドロジェンシロキサン(商品名ACX004-C、鐘淵化学工業製)を33g、(C) 成分として、ビス(1,3ージビニルー1,1,3,3ーテトラメチルジシロキサン)白金錯体触媒(白金含有量3wt%、キシレン溶液)を350μL、そして貯蔵安定性改良剤として、ジメチルマレートを170μL秤取し、均一混合した。該組成物を真空脱

泡撹拌装置(シーテック(株)製)で90分間脱泡を行ったあと、得られた導電性組成物をローラ成形用金型に 射出圧1MPaで注入し、150℃で20分加熱の条件 で直径8mmのSUS製のシャフトの周りに厚さ3m m、長さ230mmの半導電性弾性層を設けた半導電性 ローラを10本作成した。

【0046】次に作成したローラについて、被覆層を作成する方法について述べる。ポリエーテル系ウレタン樹脂(商品名ハイムレンY237)50gを溶剤(N, Nージメチルホルムアミド)450gに溶解しディッピング法により塗布し、150℃で60分加熱し、乾燥させた。このようにして作成されたローラについて、前述の臭い評価を行った結果を表1に示した。

(実施例2)実施例1記載の処方について、(E)成分として無水マレイン酸ーアリル末端ポリオキシアルキレン系共重合体(商品名マリアリムAFB1521、日本油脂製)を使用し、その添加量を10gとして、あとは同様にローラを作成した。さらに、同じく実施例1記載の方法により被覆層を形成し、得られたローラについて、前述の臭い評価を行った結果を表1に示した。

(実施例3) 実施例1記載の処方について、(E) 成分として無水マレイン酸ーアリル末端ポリオキシアルキレン系共重合体(商品名マリアリムAABO851、日本油脂製)を使用し、その添加量を10gとして、あとは同様にローラを作成した。さらに、同じく実施例1記載の方法により被覆層を形成し、得られたローラについて、前述の臭い評価を行った結果を表1に示した。

(比較例) 実施例に記載の導電性ローラについて、

(E) 成分を添加せずにあとは同様の方法で導電性ローラを添加した。さらに同じく実施例1記載の方法により、被服層を形成し、得られたローラについて、前述の臭い評価を行った結果を表1に示した。

[0047]

【表 1 】

	実施例 1	実施例2	実施例3	比較例
定性試験	0	0	0	×
臭いセンサー測定値	187	133	191	360

以上に示したように、本発明によれば、導電性ローラの 被覆層を形成する際にしばしば発生する臭気を低減する ことが可能となる。

[0048]

【発明の効果】本発明により、導電性ローラ製造の際に 発生する臭気を効果的に低減できる導電性ローラを提供 することが可能となる。

フロントページの続き

. . . .

(51) Int. Cl. ⁷		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
C08L	83/05		C 0 8 L	83/05		3 J 1 O 3
F 1 6 C	13/00		F 1 6 C	13/00	В	4 J 0 0 2
					E	
G 0 3 G	15/02	101	G 0 3 G	15/02	101	
	15/08	501		15/08	501D	
	15/16			15/16		
		103			103	
	15/20	103		15/20	103	
	21/10			21/00	312	

Fターム(参考)	2H033	AA31 I	BB29	BB30	BB31	
	2H071	BA43 I	DA06	DA08	DA09	DA12
		DA13 I	DA22			
	2H077	ADO6 I	FA13	FA16	FA22	FA27
	2H134	GA01 (GB01	HA03	HA05	HA17
		HA18 I	KD05	KD08	KD09	KD12
		KD16 I	KE02	KH10		
	2H200	FA13 I	FA16	FA19	HA02	HB12
		HB43 I	HB45	HB46	HB47	JA02
		JA23 .	JA25	JA26	JA27	JC02
		JC13	JC15	JC16	JC17	LC03
		LC04 I	LC09	MA03	MA11	MA14
		MA17 !	MA20	MB01	MC01	MC20
	3J103	AA02 /	AA51	BA41	FA15	GA58
		GA60 (GA66	GA74	HA12	HA20
		HA41 I	HA53			
	4J002	BH013	BH02	23 CH	044 Cl	105W
		CH054	CMO4	14 CP(04X D/	1036
		DA066	DA11	7 DDG)77 DI	E046
		DE147	DE17	77 DJ0)17 EI	F128
		EG006	EH14	18 EL:	138 EI	.148
		EN136	EV18	36 EV:	236 EV	VO17
		EW046	E₩O€	57 EX	017 FI	0116
		FD207	GMO(GQ0)	